

第三届材料基因工程高层论坛

(第一轮通知)

“第一届材料基因工程高层论坛”于 2017 年 11 月 22-24 日在广州成功举办,共有 32 位海内外院士、500 多位知名专家参加;“第二届材料基因工程高层论坛”于 2018 年 10 月 14-16 日在北京成功举办,共有 40 位海内外院士、近 1000 位知名专家参会交流。材料基因工程高层论坛对推动材料研发颠覆性新理念、新方法的形成和传播,促进材料基因工程关键技术的发展和应用,起到了积极的作用。

为了进一步促进材料基因工程基础理论、前沿技术和关键装备的发展和应用,加强国际交流,加速我国新材料的研发和应用,由中国工程院、中国材料研究学会主办,云南省科学技术院、云南省贵金属新材料集团有限公司、北京科技大学、工业和信息化部产业发展促进中心、中国工程院化工、冶金与材料工程学部、北京材料基因工程高精尖创新中心联合承办的“中国工程院国际工程科技高端论坛----第三届材料基因工程高层论坛”定于 2019 年 11 月 22-24 日在云南昆明召开。

论坛主题

- 1、材料高通量计算与设计
- 2、材料高通量制备与表征
- 3、材料服役与失效行为高效评价
- 4、材料数据库与大数据技术
- 5、材料基因工程技术应用

论坛将邀请国内外知名专家做主论坛和分论坛主旨报告。论坛报告以邀请报告为主,接受部分自由投稿,如有意投稿,请于 2019 年 7 月 31 日前将报告摘要和个人简历(篇幅为 A4 两页)发送至论坛官方邮箱,由论坛组织专家评审后择优录用。

最新会议信息,请关注论坛网站:www.ForMGE.cn



时间安排

- 7月31日：自由投稿截止
- 8月31日：稿件录用通知
- 10月15日：提前报名及注册费缴纳截止
- 11月22日：全天报到
- 11月23日：上午论坛开幕式及主论坛报告; 下午分论坛报告
- 11月24日：分论坛报告



注册信息

论坛注册费：正式代表，2000元/人（10月15日前），2200元/人（现场注册）；
学生代表，800元/人（10月15日前），1000元/人（现场注册）。



联系方式

论坛官方邮箱：mge@ustb.edu.cn

论坛官方网址：www.ForMGE.cn

联系人：黄海友（国内学术报告）（13683695218）

吴 渊（国外学术报告）（13651327757）

王应武（会务）（0871-68053501, 13759557583）

张爱敏（会务）（13888094352）